



Saubere Anzeige | Zurück zu den Ergebnissen

Anzeige der Ergebnisse aus WPINDEX Datenbank

ANTWORT 1 © 2003 THOMSON DERWENT on STN

Title

Electroluminescence element for display - has luminescence layer on transparent electrode consisting of zinc oxide film contg. gp.III or IV impurity elements NoAbstract Dwg 1a/5.

Derwent Class

L03 U11 U14

Patent Assignee

(GNZE) GUNZE KK

Patent Information

JP 01265495 A 19891023 (198948)*

3р

<--

Application Details

JP 01265495 A JP 1988-94240 19880415

Priority Application Information

JP 1988-94240 19880415

Accession Number

1989-353405 [48] WPINDEX









coc

00 10 00 00 0

⑪特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-265495

Int. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)10月23日

H 05 B 01

7254-3K 7739-5F

D-7733-5F審査請求 未請求 請求項の数 5 (全8頁)

60発明の名称

エレクトロルミネツセンス素子

新

20符 願 昭63-94240

22出 願 昭63(1988) 4月15日

特許法第30条第1項適用 昭和62年10月17日 応用物理学会主催の「第48回応用物理学会学術講演 会」に於て文書をもつて発表

個発 明 考 南 内 嗣 石川県金沢市八日市2丁目449番地の3

個発 明 者 南 戸 秀 仁

石川県石川郡鶴来町本町4丁目ヲ48番地

個発 眀 者 髙 田

Ξ 石川県石川郡野々市町柳町110番地の2

@発 罗月 者 \blacksquare 苑 卓 宏

滋賀県守山市森川原町163番地 グンゼ株式会社守山工場

@発 明 考 村 上 銊 滋賀県守山市森川原町163番地 グンゼ株式会社守山工場

勿出 願人 グンゼ株式会社

京都府綾部市青野町膳所1番地

倒代 理人 弁理士 青 山 葆

外1名

ΠĐ 細 李

1. 発明の名称

エレクトロルミネッセンス架子

- 2. 特許請求の範囲
- 1. □ 灰元素もしくは 🛛 灰元素の少なくとも 1 種の不純物元素を添加した酸化亜鉛透明導電脑を 透明電極とし、この上に発光層、絶縁層及び背面 電極の順序に積層したことを特徴とする薄膜形工 レクトロルミネッセンス案子。
- 2. 酸化亜鉛透明導電膜における皿族元素もし くはⅣ族元素の含有率は亜鉛原子に対して0.Ⅰ ないし20原子%である請求項!記載のエレクト ロルミネッセンス案子。
- 3. 透明電極が透明ガラス基板もしくは透明プ ラスチック基板の上に形成されてなる請求項 1 記 **穀のエレクトロルミネッセンス紫子。**
- 4. 絶縁層が絶縁物質もしくは高低抗物質であ る請求項し記載のエレクトロルミネッセンス素子。
- 5. 絶縁層が抵抗物質層及び絶縁物質層からな り、該抵抗物質層が発光層と接する構成を有する

請求項しないしるのうちいずれかし項に記載のエ レクトロルミネッセンス祭子。

3. 発明の詳細な説明

[従来の技術]

一般にエレクトロルミネッセンス素子(以下 E し煮子と記す)は平面固体発光表示素子として各 種ディスプレイなどに利用されている。

このDL素子は構造上、薄膜形と分散形に分け られ、又、印加電圧の種類により、交流電圧駆動 形と直流電圧駆動形があるが現在薄膜形の交流駆 動2 虹粒緑構造EL案子および分散形の交流駆動 誘電体分散形でし煮子が主として使用されている。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、これらのEL素子は、高価でか つ駆動心圧が高く、さらに交流電源が必要であり、 しかも充分な輝度を得るためには通常容易に得難 い高周波電源が必要であるため、単相商用周波電 顔や直流電顔用の表示光顔への応用が困難である。 従って、従来のEL岽子においては、蔊膜形は高 価なコンピューター用端末ディスプレイなど限ら

れた用途において使用され、また分散形は極めて 一部の用途にのみ使用されているに過ぎない。

そのため高輝度、高発光効率、低電圧駆動、単 相商用周波電源あるいは直流電源駆動のEし業子 を得るために多くの努力がなされている。

これら、諸条件を遊たすEL素子として絶縁層を片側だけとしたMIS(Metal Insulator Seaiconductor)構造の薄版Eしが有望視されている。

Eし素子には透明電極が不可欠であるが、M1 S構造の薄膜Eし素子製造に当って、高発光効率 で高輝度を得るための蛍光体の成膜最適条件およ び低電圧駆動を実現するための絶縁膜の選択、同 成膜最適条件に対して従来のITO膜や、ネサ膜 (SnO。)を用いた透明電極では対応し得ず、作成 したEし素子の透明電極と絶縁層とが接している 部分が着色する、発光輝度及び効率が劣る、容易 に絶縁破壊を起こす、および特性が速く劣化する 等の問題があった。

これは即ち薄膜形丘し索子を作成する場合、透明電極上に発光層、絶録層を順次作成せればなら

EL素子を得たものである。

本発明のEL素子の透明電極であるⅢ族元素もしくはⅣ族元素含有の酸化亜鉛酸(以下 2 n O 系電極と称する)はこの発明の目的を損なわない範囲で他の第Ⅲ族元素もしくは第Ⅳ族元素をそれぞれ併用できる。以下にⅢ族元素としてアルミニウム(以下 A I と表わす)を、またⅣ族元素としてシリコンを具体的な力をして説明する。アルミニウム(以下 A I と表わす)もしくはシリコン(以下 S i と表わす)に対する A I もしくは S i の原子数比(原子%)で0.1~20%であることが必要である。A I もしくは S i の原子数未満であると添加効果が得られず20%を越えると透明導電板の結晶性が苦しく悪化し、低次率が増大するからであり、A I もしくは S i の含有量が好ましい値は I ~ I 5原子%である。

2nO系額はスパッタ法、スプレー法、その他の任意の公知の額形成技術によって製造できるが、 透明電極にあっては、EL発光層形成の下地とし ての役割もあり、結晶性や特に表面の平滑性と均 ないが、その一部分は第1図(A)に示すことく透明電極と絶報層とが直接接している構造を有する上に、透明電極が酸化物半導体であるため、透明電極と絶報層との界面で何らかの反応が生じ透明電極もしくはその上に形成された絶録層の膜が酸素欠乏状態となったり、膜中に生じた格子欠陥や導入された不純物による光の吸収や屈折率の変化による反射によって着色したり、発光効率の低下を生じたりするためと考えられる。

本発明は前述の問題点を解決し、低電圧でかっ 交流あるいは直流のいずれでも駆動でき、しから 高発光効率で高輝度のEし煮子を提供することを 目的とする。

[課題を解決するための手段]

本発明は『族元素もしくは『族元素を含有した 酸化亜鉛膜を透明電極に用いることにより前記問 題点が解決されることを見出したものでこの電極 に直接EL発光層を形成し更に絶録層、背面電極 を積層することにより、交流あるいは直流のいず れでも低電圧で駆動し、しかも高効率で高輝度の

一性に優れた良質の腹質が望まれることから、スパック法によることが好ましい。又スパック法で
成膜する場合、AlbしくはSi原子を含有させる
方法としては、腹形成過程において原材料である
2nbしくは2nOにAlbしくはSi元素を含む合
金、水素化物、酸化物、ハロゲン化物あるいは有
機化合物等の形態で導入するのが好適である。

せるにはAlもしくはSi原子を2nO膜中に導入 しなければならない。これらの不純物原子はドナ -として有効に働くため、ほぼ I O * ca **オーグ - の伝導電子密度を実現でき、真性格子欠陥によ る内囚性ドナー及び不純物原子による外囚性ドナ - が共存する結果として伝導電子密度を約1桁大 きくできるので、低抗率が I O - f Ω cmオーダーの 透明専取順を実現できる。このような不純物添加 ZnO膜は無添加ZnO膜と比較して抵抗率が低く 透光性が高いという特性を有するのみならず、高 温の各種雰囲気中での使用においても、これらの 特性を極めて安定に維持することができ、無添加 ZnO原の重大な欠点の一つである耐熱不安定性 を解消できる。以上のAlおよびSiで例示した 2 nOの有効な外因性ドナーとなる不純物には、 Al以外のⅡ族元素として、ガリウム(Ca)、イン ジウム(1 n)およびホウ素(B)等またSi以外のⅣ 族元素として、ゲルマニウム(Ge)、チタン(Ti)、 ジルコニウム(2r)およびハフニウム(HT)等を例 示できる。

薄くして、大きい電界を得るようにせねばならな い。

発光層の形成方法としては電子ビーム蒸着法、スパッタリング法、有機金属化学気相成長法(MOCVD法という)その他公知の成既法が利用できる。

発光層の発光特性は作成基板の温度に強く依存 することが知られているが、基板温度を上昇させ ることにより発光層の結晶性が改善されることに よるものと考える。

交流駆動形でし然子においては発光層に有効に 高電界を印加するために、絶縁層の材料は絶縁耐 圧が高く、比誘電率の大きい物質から選ばれる。 更に発光層、透明電極との密着性に優れ緻密、均 ーなこと、出来た膜にピンホールが出来難いこと、 絶縁破壊を生じても他に被及しないこと等が勘案 され、Ta,Os、Al,Os、PbTiOs、PbNb,Os、 Si,No、SiOs、BaTiOs、SrTiOs、Ba Ta,Os、Y,Os、及びこれらの複合物質等が例 示できる。 2nO系電極上に形成する発光層の材料として は特に制限はないがマンガンをドープした硫化亜 幼(以下2nS:Mnと扱わす)を例示できる。この 際、Mnのドープ量は一般に0.5 vl%程度である。

発光層の材料は高い発光効率を有する蛍光体で あることに加え、髙耐電界性に優れることが要求 され、通常は各種II-VI族化合物半導体が使用さ れることが多い。これは可視光領域全域の発光を 得るためにはバンドギャップが大きいことや、励 起に必要な高電界(ペー0° V/cm)を印加できる ことが望ましく、そのためパンドギャップの広い この種の材料を使うことができる。特にZnS系 発光材料は最も高輝度・高発光効率が実現できる。 すなわち、『族金属の酸化物、硫化物、セレン化 物、酸素酸塩、或いは遷移金属の塩などの純粋形 あるいはハロゲン化アルカリ等を母体とし、これ に付活材を添加したもの等、公知の任意のものが 使用できることは勿論である。厚さは0,1~1. 0 μ m が 例示できるが 膜厚は 煮子特性に大きく 形 響する。低電圧で効率的に駆動するには発光層を

本発明に使用される絶縁材料は、例示された材料に限られるものではなく、又、素子構成上特に透明材料に限定されることはなく、前述の必要特性にかなうものであればよい。また、絶縁層を二層構造以上とすることにより、更に特性を改善することも可能である。即ち特性の異なる材料として例えばSiaNaとTaaOa膜との破層膜を絶縁層とし、TaaOa膜を発光層側に配することによって発光層えのキャリヤー注入効果を高めかつ絶縁

引圧の高い安定性に優れた紫子作成が可能となる。

均一に、良質な膜を得るための成膜方法として はスパック方式が好ましいが発光層、透明電極に 損傷を与えない限りにおいて、既知のあらゆる方 法をとり得ることは勿論である。

E L 発光層の低抗率が非常に高い場合や、逆に非常に低い場合には、素子全面に均一な高電界を印加することが困難となるが、第1図(B)に示すごとく絶縁層例えばBaTiO。を、BaTiO。x(x<1)のように化学風論的に酸素の比率を減少させることにより高低抗化させて得た、高低抗物

質層でおきかえる、或いは不3図に示すごとく抵抗物質層(例えば化学取論的に破光の比率を該少させた下a,O,)と難縁層(例えばSiO,)の二層構造とし低抗物質層のを発光層と接触させる。 これは同時にしまって可能とすることが必要となるにはないできる。 これは同時に、発光において高低抗物質層や低抗物質層は多くの材料の中から選び出すことができるの組成を化学原論にしたができるの組成を化学原論によって心臓がない方に適当な不純物の添加によって得ることもできる。ことが必要となることもある。

背面電極材料には絶縁層との密着性、絶縁破壊 時の回復性、絶縁膜への非移行性等が求められる がこれらを満す物質としてAIを例示できる。類 形成には真空蒸着法やスパッタ法が用いられる。 この際、本発明は発明の目的を損なわぬ範囲で作

Sの耐熱性がそれぞれ140℃、180℃なので耐熱性の点から例えば2nS:Mnを取材としたEし発光階を低温基板上に成膜したものについて輝度を比較すると、常に2nO膜透明電極を用いたものの方が、一般に用いられている1TOやSnO.系の透明電極を用いたものより大きい結果となっている。この傾向は基板温度を高くして成膜した2nS:Mn発光層についても認められた。

[実施例]

以下本発明を実施例により説明する。尚、以下の発光層の形成に際し、より効率的に行なわれるようにプラズマ集東用磁界印加型高周波マグネトロンスパッタ装置を用いた。

実施例 [

第1図(A)に示したごとく、「TO透明電極、 ノンドープSnO。透明電極(以下SnO。電極と称 す)、アンチモンドープSnO。透明電極(以下Sn O。: Sb電極と称す)アルミニウムドープZnO透 明電極(以下、ZnO:Al電極と称す)の各種透明 電極 | をガラス延板2上にそれぞれ形成し、上記 面電極についてはあらゆる電極材料、あらゆる成 吸力法を用いることが出来ることは勿論である。 又、本発明に係わる透明電極を形成する基板とし では、透明ガラスや透明プラスチックフィルム、 シート等を例示でき特に初限はない。

(PE JA)

又、例えば安価な有機フィルムであるPET(ポ エチレンテレフタート)やPES(ポリエーテルサルフォン)上に砂膜成形する場合、PETやPE

のスパック装置を用い、第1表に示した発光層最適作成条件の中の作成基板温度を変化させてそれぞれ 2 n S: M n 発光層 3 を厚さ 4 0 0 nmに形成したものについて光学的特性を比較した。結果を第4 図に示す。

	表	
スパックガス圧(純Aェ)	6.0×10	'(Torr)
高周被電力	30	(W)
プレスパッタ時間	60	(min)
猛板温度	250	(℃)
外部磁界	` 1.5×10°	'(T)
クーゲット抵収間距離	30	(mm)
<u> 成膜速度</u>	2.8	(nm/min)

どの作成温度においても、2nO:AI電極上に作成した場合の方がフォトルミネッセンス(PLと示す)強度が常に強いことがわかる。また、これらの発光層3の上に上記のスパック装置を用い絶縁層4としてTaiO,を厚さ300mm形成した後、背面電極5としてAIを形成してなるMIS機造Eし煮子を5kH2正弦波交流電源Eで駆動したところ、第4図のPし結果と同様、Eし発光特性においても2nO:AI電極上の光子が最も高輝

度であり経時安定性に優れていた。

据板2として用いた有機フィルム上にそれぞれ ITO、2nO:AIおよびSnO,透明電機1を形成した後、2nS:Mn発光層3を低温作成し、そのPL強度を比較した特果においても2nO:AI 電極上に発光層を形成したものが常に発光効率が 高かった。

以上の発光階形成に対する 2 nO: A lの優位性 は、他のドーパントであるガリウム(Ga)、イン ジウム(In)、ホウ素(B)、シリコン(Si)、ゲル マニウム(Ge)、チタニウム(Ti)、ハフニウム(Hf)およびジルコニウム(Zr)をドープした 2 nO 膜(2 n O 系膜と呼ぶ)においても確認された。

実施例2

実施例1で用いた最適成版条件で各種透明電極 1の上に発光層2として2nS:Mnを成膜し、更 にその上に絶縁層4として上記のスパッタ装置を 用いAI,O,6しくはTa,O,を第2要に示す最適 作成条件で成膜し、EL 若子化した。

○1は化学的に安定であり、透明電低が避元性野 関気の中での熱処理における遅元され易さがSn ○1、1 T O. 2n Oの顧であることから着色は透 明電極が避元された結果であるとみられる。この ことからも本発明の優秀性が裏づけられる。また、 この性質は2n Oの物性によるものであるため、 2n Oに II 族元素もしくは V 族元素をドープした 2n O 系版のいずれにおいても、本実施例の 2n O : 1 と同様の結果の得られることが確認できた。 (2 施 例 3

本発明のEL架子の1例として、実施例1で得たEL架子のうち2n〇系電極を用いたEL案子に背面電極5としてA1を真空蒸着法で形成し、電圧を印加して発光特性を調べた結果を第5図に示す。

・ 経経層4に A1.0。を用いた場合、MIS構造 E L 素子は発光開始電圧(解度1 nt)は50 V と低 く100 V で2000 nt以上の高輝度を示した。 また絶縁層4に Ta: O sを用いた E L 煮子では、 発光開始電圧が40 V とやや低下し、100 V で

第2要		
Ar(80%)+0,(20%)ガス圧	1×10	· '(Torr)
高周波坦力	70	(W)
プレスパック時間	90	(min)
基 仮温度	200	(°C)
外部低界	1.5×10	'(T)
ターゲット基板間距離	30	(mm)
成胶速度	3.5 ((nim/mn

MISM造EL 光子の場合、発光層3、純緑層4ともに直接透明電極1上に形成される部分ができるが電極1上に絶緑層4としてAI,Osを設けた部分においてSnOs電極の場合とITO電極の場合に着色が見られ、特にSnOs系電極の場合が設められなかった。これらの事実から、SnOs膜やITO膜はAI,Os成膜時に何らかの化学反応を起こしていることがわかる。また、絶緑層4としてTa,Osを設けた部分においても、AI,Osの場合よりは着色の程度が弱いものの、SnOs,ITOの順で着色が認められた。着色の原因としては透明電極の遺元によるものか成膜中のAI,Osから酸素がとられたものか明らかでないがAI,

2000m以上の輝度を実現できた。別に有機フィルム上に低温成膜を行って得たDLにおいては分 放型BL程度の輝度は充分得られることがわかっ た。

上記災施例では、作成したEL案子の特性が絶 緑脳4の成膜条件に依存して低電圧で絶縁破壊を 起したり、経時安定性に問題を生ずることがあっ た。そこで、第2図に示したごとく、これらのM IS精造EL業子の絶縁層4と背面電極5の間に 厚さ10~100(nm)のSiO.もしくはSi,N. 等による高絶縁耐圧の高低抗腐 6 を形成すれば、 上記問題点を改善できると共に、EL特性の向上 を図ることができた。EL発光層の低抗率が非常 に高い場合や、逆に非常に低い場合には、煮子全 而に均一な高電界を印加することが困難となるが、 第1図(A)に示すごとく絶縁層4の代わりに高抵 抗物質脳 6 で置き換える、あるいは絶縁間 4 の代 わりに第3回に示したごとく、発光周3の上に抵 抗物質層7と、この抵抗物質層7と背面ជ極5と の間に絶縁物質局 8 とを形成すれば、素子全面に

わたって所望の抵抗値や抵抗分布が得られる。 また、本実施例に示したEL衆子は直流電圧を印加することによっても発光し、背面電極を負極として直流 1 0 0 V の矩形パルス(4 0 0 Hz, 2 0 μsec)電圧を印加して 1 0 0 0 nt以上の発光即度を得た。

实施例 4

ガラス岳坂上に成版した市阪のITO(HOYA製)、SnO」:Sb、フッαドープSnO」(セントラルガス、旭ガラス製)および2nO:AlおよびSiドープ2nO(本発明者らが作成)の透明電極I上にMOCVD法を用いて第3表に示した作成条件で2nS:Mn発光層3を形成した後、絶縁層4を実施例2に示した場合と同様に形成し、最後に背面電極5としてAlを蒸発することによってMIS構造を有するEL索子を作成した。

第 3 表		
硫黄(S)供給量	2 × 10 ° 5 ~ 5 × 10 ° no1/min	
亚铅(2n)供给盘	10-5~10-4 mol/min	
S / Z n比	2.5/1	
リアクタ内圧力	260 Torr	
基板温度	300℃および350℃	

一方、「TO系透明電極上に作成したEI、業子では、S原料としてDMSもしくはDESを使用した場合を除いて、作成したEL業子は動作した。地縁層として、実施例2に示したスパッタ法でA1.0,もしくはTa.O。を形成して、MIS標造EL業子を作成し5kHz正弦波交流電圧で駆動したところ最高輝度4000mlが得られたが、印加電圧150V以上で絶縁破場を生じ素子が破損し

発光的3をMOCVD法で形成する際の確价(S))原料には、硫化水素(H,S)、ジメチル硫黄(D MS)もしくは二硫化炭素(CS,)の3種類を用い、 脈針(Zn)原料にはジメチル亜鉛(DMZ)もしく はジエチル亜鉛(DEZ)を第4表に示す温度に保っ たポンベもしくはパブラから直接もしくは水素(H 1)ガスをキャリアガスとしてリアクタ内に供給し た。

原料	タンクもしくはパブラ温度
11.5	タンク
DMS	- 2 0 ℃
DES	- 6 ° C
CS.	~ 5 ℃
DM Z	- 1 5 °C
DEZ	1 2 °C

以上のEL案子作成工程において、MOCVD 法で発光履を形成する際、基板の透明電極は使用 する原料によって異なるが、200℃から600 で程度の高温のH.ガス雰囲気にさらされること になり、その結果、SnO.系では例外なく腹が遠 元されて発色や膜の金属化さらには腹が除去され

た。しかしながら、2nO系透明超極上に作成し たEし煮子では、使用したS原料および2n原料 に関係なく、良好で安定なEL特性を実現できた。 2nO系透明電極を使用しても、ZnS:Mn発光層 の形成を基仮温度400℃以上で行うと、作成し たじし煮子の特性が悪化した。 馬板温度300℃ および350℃で作成したMIS構造薄膜EL条 子では、絶縁層(成膜条件および構造等は実施例 2と同じ)に用いた材料に関係なく、5kH2正弦 放交流電圧で駆動したところ、発光開始電圧28 V、最高輝度6000nt以上で最高発光効率10 Qa/Wを実現できた。特に、S原料としてCS, を使用し、20原料としてDE2を使用して、基 収温度350℃で2nS:Mn発光器を形成したE し累子では最高輝度が7 4 0 0 nlであった。この ような良好なEL特性は、発光層をMOCVD法 で形成した桔果、結晶性の極めて優れた2nS膜 が作成できたことによるものと考えられる。また、 2nO系透明電極上に作成した日L素子の高性能 なEL特性は、2n〇系透明電極の耐湿元性およ

特開平1-265495(ア)

びスnOと2nSの界面のなじみの良さによるものであると考えられる。

[発明の効果]

透明電極材料の構成に特徴を有する本意明のE し発光素子は、透明電極上にEし発光膜、絶縁膜 および背面電極を設層形成するに際して、透明電 極の特性低下即ち抵抗率の増大、透明度の低下や、 着色等の問題を生じないので、形成しようとする 層の質に関する最適条件を選ぶことができる。

従って適宜に選ばれたBL発光層材料、絶縁材料の組合せにおいてその最良のEL発光業子を提供することができる。また他の透明電極を用いたものより発光輝度の高い高発光効率のEL素子を提供できる利点がある。特に発光層を完全に絶縁層でカバーした構成であるためEL素子の労命に彫智する水分の侵入を抑制でき、また絶縁層として着色した材料の使用が可能であり、コントラストの高い表示が得られる。

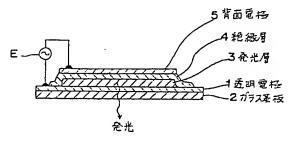
本発明のEL発光条子の透明電極として、目族 元素またはIV族元素含有の酸化亜鉛度を採用した 結果、その上部にEL発光層、絶縁的及び背面電極を失り結局形成するに当り、それぞれの膜を任意の破膜条件を選び作成しても、透明電極の特性(低低成率、透明性)を低下させず、又、絶縁層との反応による着色や耐電圧低下等も凝起させないので、高効率で高輝度のEL業子が得られ、また交流あるいは遊流のいずれでも低電圧で駆動でき、しかも製造が容易なので安価に提供することができる。

4. 図面の簡単な説明

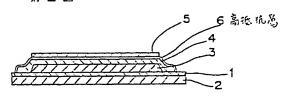
第1図(A)はこの発明のエレクトロルミネッセンス素子の1実施例を示す断而図、第1図(B)、第2図及び第3図はこの発明の別の実施例によるエレクトロルミネッセンスの断面図、第4図は、各種発光層における光学的特性を比較した図、第5図は、第1図のエレクトロルミネッセンス素子における光学的特性を示す図である。

1 …透明電極、2 …ガラス基板、3 …発光層、 4 …絶縁層、5 …背面電極、6 …高抵抗物質層、 7 …抵抗物質層、8 …絶縁物質層。

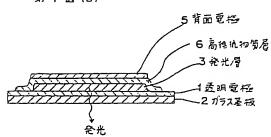
第 1 図 (A)



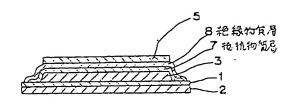
第2図



第 1 図 (B)



第3図



持開平1-265495(8)

第 4 図

UT 쩐

